环旭电子股份有限公司3G行动宽带系统级芯片技术改造项目

2015-12-28

上海赛源环境检测技术有限公司

职业病危害评价报告网上公开信息表

评价项目名称	环旭电子股份有限公司3G行动宽带系统级芯片技术改造项目
评价类型	职业病危害预评价报告

项目基本概况：

思源电气股份有限公司

地理位置及周边环境描述：

张江高科技园区集成电路产业区张东路1558号A栋3层生产区。

厂区东临张东路，南靠日月光半导体（上海）有限公司（规划用地），西面为福尼克斯成像技术（上海）有限公司，北临金秋路。

本次3G行动宽带系统级芯片技术改造项目利用“一期工程”已建A栋主厂房（以下简称：A栋厂房）中3层生产区。

评价项目组长	王磊	技术负责人	张劲智
过程控制负责人	王磊	报告编制人	戴永光
审核人	张劲智	项目组成员	戴永光、王磊、朱知博

现场调查

现场调查的目的和任务：

目的：现场调查企业周边情况，了解企业总体布局、平面布置、物料、设备、工艺流程、防护设施等相关信息，并与企业进行沟通。

任务：现场调查，资料收集。

结果：收集部分资料。

现场调查人员：王磊、戴永光　　时间：2015年01月07日

评价报告完成时间：2015年09月25日